F-007

(9)日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平3-18112

@Int. Cl. 3

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)1月25日

H 03 H H 05 K

識別配号 7328-5 J 6736-5 E 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

チップ型ノイズフイルタの取付け構造 会発明の名称

顧 平1-152799

顧 平1(1989)6月14日

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所 @発明者 坂 本

2

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神 2 丁目26番10号 株式会社村田製作所

山本

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

株式会社村田製作所 ⑪出 願 人 弁理士 森下 武一 個代 理 人

1.発明の名称

チップ型ノイズフィルタの取付け構造

2 . 特許請求の範囲

1 . 基板表面上に形成されたグランド導体とそ の両側に形成された個号導体路との間を電気的に 接続しているテップ型ノイズフィルタの取付け構 道において、

整列配置された信号導体路がグランド導体の両 個に対向して形成されていて、前記グランド導体 上にノイズフィルタのグランド電極用接続部分を 除いて絶縁層が形成され、この絶縁層の上に前記 信号導体路から伸びた導電性接続路が対向して形 成され、さらにこの接続路の上にノイズフィルタ が整列配置されている構造を成し、前記信号導体 路が前記接続路を介してノイズフィルタの両端に 設けられた信号電極と電気的に接続されていて、 かつノイズフィルタの中央部に設けられたグラン ド電極が前記グランド導体と前記グランド電極用 接続部分で電気的に接続されていることを特徴と するチップ型ノイズフィルタの取付け構造。

3.発明の詳細な説明 産業上の利用分野

本発明は、電子回路、特にデジタル回路におけ るノイズ防止のためのフィルタ群を基板に取付け る構造に関する。

従来の技術と課題

電子回路、特にデジタル回路のノイズ対策とし て採用されている方法の一つに信号導体路とグラ ンド導体との間をノイズフィルタ、一般にはバイ バスコンデンサを介して接続して高周波成分のノ イズをグランド導体に追がして除去する方法が知 られている。 パイパスコンデンサとしては、例え ば第5図(a) に示すチップ型三端子コンデンサ10 がある。三端子コンデンサ10は、両端部に信号電 極(A)。(B)及び中央部にグランド電極(C)が形 成されている。第5図(b) にチップ型三蝎子コン デンサ10の等価回路図を示す。

ところで、ノイズフィルタが、コネクタの近傍 に配置して使用される場合、コネクタの各ピン毎

特閒平3-18112 (2)

に三蝎子コンデンサ10が1個接続されることが多 い。このとき、三嶋子コンデンサ10は従来第6図 (a) に示すように、整列配置され、密集した状態 で基板11に取付けられる。即ち、第6図(b)に示 すようにグランド導体12a.12b.12c 及び信号導体 路13a.13b は基板11の上面に形成されていて、信 号導体路13a.13b は平行に整列配置され、かつ対 向している。信号導体路13b は右側でコネクタ (図示せず)と接続されている。グランド導体 12c は三端子コンデンサ10のグランド電極(C)と 電気的に接続されるもので、グランド導体124。 12b 間を架橋している。グランド導体12c は、ア センブリ工程で信号導体路13a.13b との間に半田 ブリッジを発生させず、しかも三端子コンデンサ 10のグランド電極(C)と電気的接続が確実に行な えるだけの幅を有している。三嶋子コンデンサ10 は、信号導体路13aと信号電板(A)との間、信号 導体路13bと信号電極(B)との間、及びグランド 退体12cとグランド電極(C)との間に半田を介し て接続されている。

ところが、以上の取付け構造では、グランド導 体12c の幅が三端子コンデンサ10の寸法、特に長 さの制約から網長くならざるを得ず、このような 細長い線形状をした導体は、いわゆるコイルとし ての機能を有する。従って、各三端子コンデンサ 10のグランド電極(C)間及びグランド電極(C)と グランド導体12a,12b 間にそれぞれインダクタン スL2.L3.L4.L5.L1.L6 が発生し、これらインダク タンスL1~L6は三端子コンデンサ10のグランド電 極(C)に直列に入る。第6図(a)の等価回路を第 6 図(c) に示す。

このため、三端子コンデンサ10の高周波ノイズ 除去作用が阻害されてフィルタ特性が充分発揮さ れない場合があった。また、インダクタンスL1~ L6は電流の変化di/dtによってL·di/dtのノイズ 電圧を生じさせ、しかも、この電流の変化di/dt はインダクタンスL1~L6を介して全ての三端子コ ンデンサ10に影響を与えるため、いわゆる共通イ ンピーダンスノイズを発生させるという問題点が あった。

本発明の課題は、高密度に実装されたノイズフ ィルタ群のフィルタ特性が充分発揮できる取付け 構造を提供することにある。

課題を解決するための手段

以上の課題を解決するために、本発明に係るチ ップ型ノイズフィルタの取付け構造は、整列配置 された信号導体路がグランド導体の両側に対向し て形成されていて、前記グランド導体上にノイズ フィルタのグランド電極用接続部分を除いて絶縁 層が形成され、この絶縁層の上に前記信号導体路 から伸びた導電性接続路が対向して形成され、さ らにこの接続路の上にノイズフィルタが整列配置 されている構造を成し、前記信号導体路が前記接 統路を介してノイズフィルタの両端に設けられた 個号電極と電気的に接続されていて、かつノイズ フィルタの中央部に設けられたグランド電極が前 記グランド導体と前記グランド電極用接続部分で 電気的に接続されていることを特徴とする。

即ち、グランド導体は、ノイズフィルタの長さ

に関係なく独立してその幅を広くできるので、ノ ィズフィルタのグランド電極に直列に入っている インダクタンスLの数値は極めて小さいものにで き、高周波ノイズ除去作用を阻害せず、また、ノ イズ電圧も小さいものになる。

実施例

以下、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの 取付け構造の実施例をその取付け方法と共に図面 に従って説明する。本実施例では、チップ型ノイ ズフィルタとして第5図に示すチップ型三端子コ ンデンサ10を使用し、この三嶋子コンデンサ10が 5 個整列配置された場合について説明する。

まず、第1図に示すように、基板1の上面にグ ランド導体2a、2b、2c及びグランド導体2cの左右に 信号導体路3a、3b を形成する。信号導体路3a及び 3bは平行に整列配置され、かつ対向して形成され ている。図示されていないが、例えば信号導体路 3aは左側でIC等の電子回路累子と接続され、信 号導体路3bは右側でコネクタと接続されている。 グランド導体2cは三端子コンデンサ10のグランド

特問平3-18112(3)

電極(C)に接続するためにグランド導体2a.2b 間を果績している。グランド導体2cの幅は従来のものよりかなり広く、通常は三端子コンデンサ10の長さよりも広い幅が採用される。

次に、第2回に示すように、絶職層4a.4b をグ クンド海体2cの上にギャップ5を有して形成する のギャップ5 に三級テコンデンサ10のグランド 電極用接股部分となる。ギャップ5 の幅は、後で 較置される三端子コンデンサ10のグランド電極 (C)が接続されるのに足りる幅である。また、絶 緑層4aの左辺はグランド選体2cの左辺より若干は 海体2cとの間で絶職不良が発生しないようにして いる。阿様の理由から、絶職層4の右辺は、グラ ンド海体2cの右辺より若干はみ出すように形成さ が使用される。絶職層4a.4b の材料はエボキン樹勝等 が使用される。

その上に、第3図に示すように、対向する編電 性接続路5a.6b をスクリーン印刷又はスパックリ ング等の方法によって形成する。接続路5a.6b は 一郎は借号率体路3s.3b の上に形成され、一部は 地線層4a.4b の上に形成され、三脚つ 10の信号電板(A)、(B)と接続される位置まで信 号路を延長させる。接続路6a.6b の幅は、望まし くは三端子コンデンサ10の幅にほぼ等しい幅で形 成される。接続路6a.6b の材料はPd.Aa-Pd.A1 等が使用される。

さらに、第4回に京すように、三州予コンデン サ10を整列配度した取付け、接続路台は得零電紙 (A)との間、接続路台と信号電板(B)との間、及 び地線層4a.4b のギャップ5に露出しているグラ ンド車体2cとグランド電紙(C)との間を半日を介 して電気的に接続すると共に三端子コンデンサ10 を固定する。

以上の方弦により、本発明のチップ型ノイズフ イルタの取付け構造が形成される、即ち、グランド事体を2上に絶経層4.4 b がギャップ5 を有して 形成され、さらにこの絶縁層4.4 b の上に日母 修絡3a.3b から延長された接続節6a.6b が対向し て形成され、この接触節8a.5b の上に三場子コン

デンサ10が置かれている構造になっている。本発明の等価回路は第1度(c)に示す等価回路と同じものとなるが、グランド導体22は広い幅を積録であるのでインダクタンスL1~L5の高別度ノイズ線上作用を切害せず、また、ノイズ電圧も小さいものになる。

組寄せず、また、ノイス電比も小さいものになる。 なお、本発明に係るチップ型ノイズフィルタの 取付け構造は前記実施例に限定するものではなく、 その要旨の範囲内で種々に変更することができる。

三端チャンテ10のグランド電板(C.)とグランド場体に2.0とグランド場体な2.0を接続するためのグランド電極用接続 部分は、必ずしもギャップラである必要はなく、 グランド電域(C.)の接続に放送機が変な大きさの 部分が構成されていればその形状は関わない。また、信号場体は4.0上に延長 形成して従親語の一部あるいは全部としてもよい。 発明の効果

本発明によれば、グランド導体の極をノイズフィルタの長さに関係なく独立して広くできるので、 グランド導体が有するインダクタンスは極めて小 さいものとなる。この領の広いグランド導体にノ イズフィルタのグランド電橋を、電気的に接続で きるので、ノイズフィルタのグランド電橋に直列 に入っているイングラクンスしの数値も振めて小 さいものになり、ノイズフィルタの高剛波ノイズ 輸去作用を服者しない。

また、電流の変化di/dtによって生ずるノイズ 電圧L·di/dtもインダクタンスLの値が極めて小 さいので実用上無視でき、共通インビーダンスノ ・イズの問題も解決する。

この結果、ノイズフィルタの木米のフィルタ特性が充分発揮できるケップ型ノイズフィルタの取付け構造が提供される。

4 . 図面の簡単な説明

第1回、第2回、第3回、第4回は本発明の一 実施例であるケップ型 イズフィルタの取付け 構 造 を取明する平面図である。第5回(a) は実施例 で使用されたケップ型 ノイズフィルタの外観を示 付用された変し、第5回(b) はその等価回路図である。 第6回(a)、第6回(b) は使来のケップ型ノイズ

特開平3-18112 (4)

フィルタの取付け構造を説明する平面図、第6図 (c) はその等価回路図である。

1 … 基板、2a.2b.2c・・ グランド海体、3a.3b … 信号海体路、4a.4b ・・ 池路暦、5・・ グランド電級 用接続部分(ギャップ)、6a.6b ・・ 海電性接続的、10・・・ ナップ型ノイズフィルタ(チップ型三湖デコンデンサ)、(A)、(B)・・ 信号電極、(C)・・・ グランド電極。

特許出願人 株式会社村田製作所 代理人弁理士 森 下 武 一











